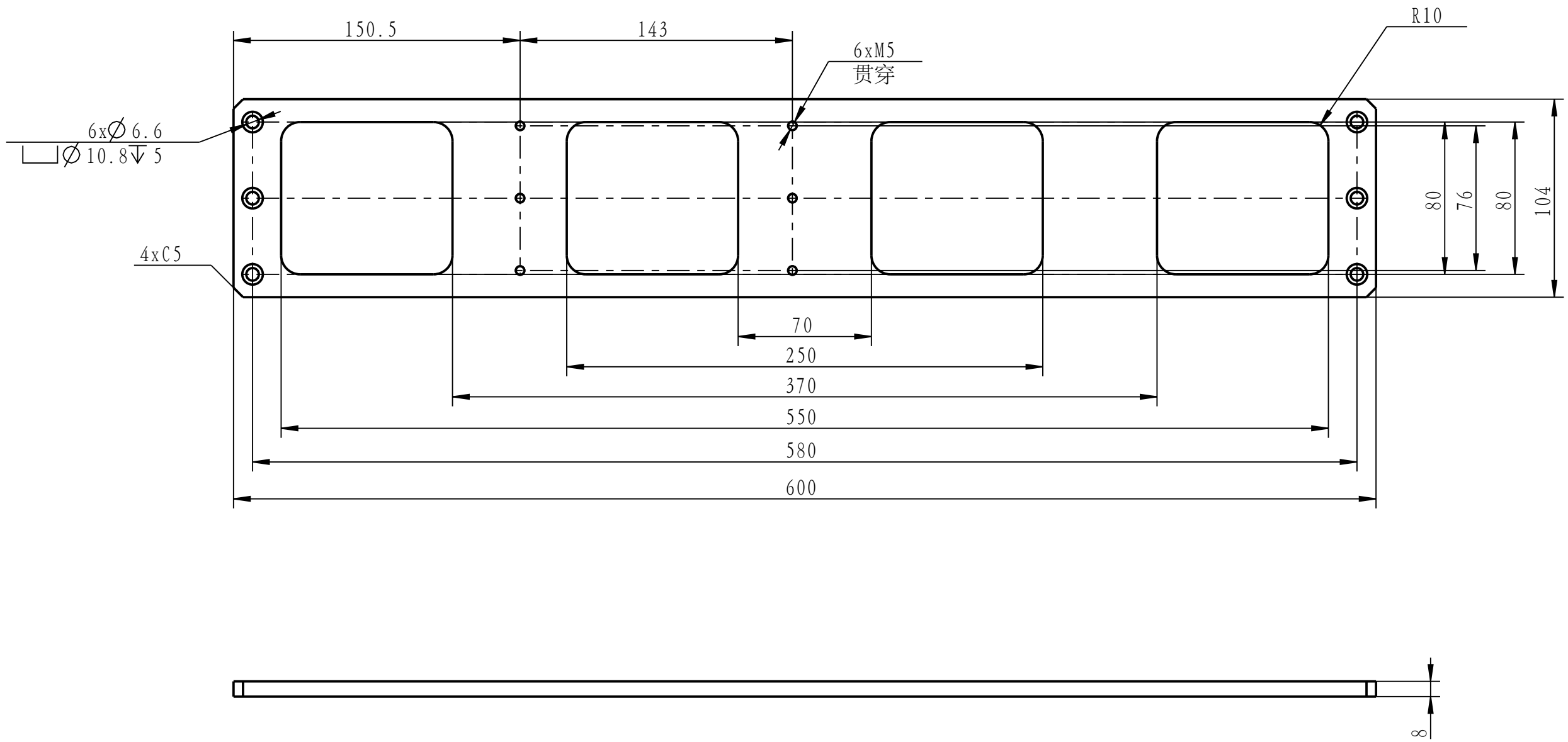


密级:	表面处理	激光膜
	热处理	

其余

Rz3.2

(✓)



(借)用件登记
旧底图总号

底图总号

制 图

签 收

日 期

- 技术要求
- 未注尺寸按GB/T1804-m，未注形位公差按GB/1184-K；
 - 锐边倒角，去毛刺。

						6061		哈尔滨工业大学	
标记	处数	更改文件号		签字		日期			
设计			会签			重量	2.09		
校对						件数	100*100*10假负载转接板（偏孔		
；			标准化			比例	2:5		
审核			审批			阶段标记	E		
工艺			批准			共 1 张	第 1 张	F2_040401_551000_07	

100*100*10假负载转接板（偏孔）